文章编号: 0258-7025(2009)09-2413-04

(Ta₂O₅)_{1-x}(TiO₂)_x 基陶瓷介电温度系数 激光热补偿改性研究

王宝军 季凌飞 蒋毅坚

(北京工业大学激光工程研究院,北京 100022)

摘要 简要介绍了(Ta₂O₅)_{1-x}(TiO₂)_x 基陶瓷(x分别为 0.3,0.4 和 0.5)的激光烧结技术。提出激光烧结和氧气 退火相结合可以实现(Ta₂O₅)_{1-x}(TiO₂)_x 基负温度系数材料的热补偿,使其介电温度系数接近零。采用 X 射线衍 射仪(XRD)与扫描电子显微镜(SEM)分析了炉烧样品、激光烧样品及其退火样品的介电性能。实现热补偿与氧缺 位的变化有关,从而导致其温度系数的变化。

关键词 激光技术;陶瓷;负温度系数;激光烧结;退火

中图分类号 TN249 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL20093609.2413

Study of Dielectric Temperature Coefficient of $(Ta_2O_5)_{1-x}(TiO_2)_x$ Based Ceramics Modified by Laser Thermal Compensation

Wang Baojun Ji Lingfei Jiang Yijian

(College of Laser Engineering, Beijing University of Technology, Beijing 100022, China)

Abstract Laser sinter technique for $(Ta_2O_5)_{1-x}(TiO_2)_x(x \text{ is } 0.3, 0.4 \text{ and } 0.5, \text{ respectively})$ based ceramics was briefly introduced in this paper. Thermal compensation of $(Ta_2O_5)_{1-x}(TiO_2)_x$ based negative temperature coefficient materials could be allowed by combination of laser sinter and annealing in oxygen, which tuned their dielectric temperature coefficient nearly to zero. Dielectric properties of specimens prepared by conventional sintering, laser sintering and its annealing sample in oxygen were analyzed by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscope (SEM). The results showed that thermal compensation of the negative temperature coefficient materials related to the oxygen defect, and led to the change of their temperature coefficients.

Key words laser technigue; ceramics; negative temperature coefficient; laser sinter; annealing

1 引 言

负温度系数补偿型电容器具有低损耗、高稳定 性、电容量随温度变化接近线性的特点,可针对其他 元件对温度适应性而进行补偿,改善电路的稳定性, 主要应用于工作温度变化较大、可靠性要求高的谐 振电路、超声传感领域^[1]。介电负温度系数材料多 以钙钛矿结构为主,典型的代表材料有 SrTi₃, CaTiO₃等,其温度特性的测试温度大多处在常温和 高温,鲜见低温阶段负温度系数的特性报道。随着 近年低温技术的广泛应用,低温下的介电负温度系数材料的研究日趋重要,通过其对正温度系数材料的补偿,来获得较高介电温度稳定性的新型电子材料。 $(Ta_2O_5)_{1-x}(TiO_2)_x$ 基(TTO 基)陶瓷作为高密度动态存储器的备选材料已经引起广泛关注^[2],低掺 Ti 的 TTO 基材料(TiO₂ 掺杂摩尔分数为0.1)的介电温度特性往往为正温度系数,Hage 等^[3]曾经提到了 Ta₂O₅•TiO₂ 固溶体可作为介电负温度系数材料,但未作详细阐述及测试参数说明。激光烧

基金项目:国家自然科学基金(10674041,50875006),北京市科委科技新星项目(2006B11),北京市教委面上项目 (KM200810005006),北京市人才强教一拔尖创新人才项目(05313999200601)资助课题。

作者简介:王宝军(1982—),男,硕士研究生,主要从事激光材料改性方面的研究。E-mail: bjwang@emails. bjut. edu. cn

导师简介:蒋毅坚(1962—),男,教授,博士生导师,从事激光材料加工与改性、激光拉曼光谱等方面的研究。

收稿日期: 2008-09-11; 收到修改稿日期: 2008-12-15

结作为一种新型陶瓷的制备方法使低掺 Ti 的 TTO 基材料(TiO₂ 掺杂摩尔分数为 0.08)的介电常数超 过 400^[4]。而在本研究中,采用激光烧结高掺 Ti 的 TTO 基陶瓷,当 TiO2 掺杂摩尔分数为 0.4,获得了 具有介电正温度系数的 TTO 基陶瓷,而进一步使 样品在氧气下退火,即可使其介电温度系数接近零, 达到良好的温度补偿效应。温度补偿实现的常规手 段是在负温度系数材料中掺杂正温度系数材料使材 料体系的温度系数接近于零,以获得稳定的工作温 度特性[5]。但掺杂所带来的组分配比控制等必会增 加工艺上的难度和成本。本研究采用大功率 CO₂ 激光快速烧结方法,使高掺 Ti 的 TTO 基陶瓷首先 获得介电正温度系数,进而经过退火获得了接近零 介电温度系数的 TTO 陶瓷;系统地研究了其在低 温下的介电性能,并简要分析了其中的改性机理,为 实现介电温度补偿方面提供了一种工艺简单、重复 性高的新方法。

2 实验部分

实验所用 $(Ta_2O_5)_{1-x}(TiO_2)_x$ 片状陶瓷坯材均由 纯度为 99.99 %的 Ta2O5和 TiO2粉末经球磨24 h,接 着在 1150 °C 下预烧 8 h, 预烧样品再经过 24 h的球 磨,过筛,掺入浓度为6%的聚乙烯醇(PVA)胶,然后 压片等工序制成,所得样品的直径约7 mm,厚约 1 mm。一部分陶瓷坯材由硅钼棒电炉在空气中烧 结,烧结温度为1450 ℃,烧结时间为12~24 h^[6];另 一部分陶瓷坯材则通过激光快速烧结技术烧结。激 光快速烧结陶瓷系统主要由 Slab 型 CO2 激光器、 工作台、红外测温仪组成。激光辐照采用扫描方式。 通过调整离焦量获得所需的光斑大小,采用红外测 温仪测定激光烧结温度。实验在室温、空气环境中 进行。首先以较低功率密度激光辐照陶瓷坯材,进 行预热;然后将激光功率调至130~150 W进行辐 照,辐照时间大约100 s。为了研究激光改性机理, 将激光烧结的同批部分样品在氧气环境下退火,退 火温度为 1000 ℃,退火时间为 10 h。

采用 HP4284A 电感电容电阻测定计(LCR)连接 DE202AE 低温系统测量 $(Ta_2O_5)_{1-x}(TiO_2)_x$ 陶瓷的低温介电性能,测试温度范围 为-250℃~20℃,升温速率为0.5~1.5 K/min,测量频率为1 MHz。通过X 射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)分析,研究了试样介电性能改变的微观机理和显微特征。

温度系数 T_{C_K}的测量通过下式计算^[7]

 $T_{C_{\rm V}} = (C_{\rm t2} - C_{\rm t1}) / (T_2 - T_1) C_{\rm t1},$

式中 T_1 为室温(20°C), T_2 为最低温度(-250°C), C_{t_2} 和 C_{t_1} 分别是试样在温度 T_1 , T_2 时的电容量。

3 结果与讨论

表 1 所示为采用常规炉烧技术和激光快速烧结 技术制备的 $(Ta_2O_5)_{1-x}(TiO_2)_x$ 陶瓷的相对介电常数 温度系数的实验结果,其中 x 分别为 0.3,0.4,0.5。

陶瓷介电温度系数(1 MHz, -250~20 ℃)

Table 1 Temperature coefficient of dielectric of the $(Ta_2 O_5)_{1-x} (TiO_2)_x$ ceramics (1 MHz, $-250 \sim 20$ °C)

prepared by different technique

| x | | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
|-----------------|------------------------------|------|------|-------|
| FS ceramics | T_{C_K} / C^- | 678 | -450 | -1700 |
| | $\epsilon_r/(F/m)$ | 90 | 110 | 98 |
| LS ceramics | T_{C_K} / °C ⁻¹ | 1136 | 975 | 158 |
| | $\epsilon_r/(F/m)$ | 78 | 103 | 95 |
| Annealing after | T_{C_K} / °C ⁻¹ | 926 | 120 | -223 |
| L S ceramics | $\epsilon_r/(F/m)$ | 80 | 97 | 86 |

 ε_r is the dielectric permittivity in 1 MHz frequency and 20 °C;

LS: laser sintering; FS: furnace sintering

从表1可以看出,40%和50%的常规炉烧样品的 介电温度系数为负值,而采用激光烧结方法所获得的 相应样品,其介电温度系数由负值变成正温度系数。 经进一步退火后,其介电温度系数有减小趋势,其值 处于炉烧和激光烧结样品的温度系数值之间,且 40%样品保持介电正温度系数,而50%样品的介电温 度系数又变为负值,但远高于同一组分的常规炉烧样 品。基于上述变化,首先采用 XRD 对样品进行了物



图 1 不同烧结方法所制备的 (Ta₂O₅)_{0.7}(TiO₂)_{0.3}陶瓷的 XRD 谱

Fig. 1 XRD patterns of (Ta₂O₅)_{0.7} (TiO₂)_{0.3} ceramics prepared by different method (FS: furnace sintering, LS: laser sintering and annealing after LS, respectively





Fig. 2 XRD patterns of $(Ta_2O_5)_{0.6}(TiO_2)_{0.4}$ ceramics prepared by different method (FS: furnace sintering, LS: laser sintering and annealing after LS, respectively)



图 3 不同烧结方法所制备的 (Ta₂O₅)_{0.5}(TiO₂)_{0.5}陶瓷的 XRD 谱

Fig. 3 XRD patterns of (Ta₂O₅)_{0.5} (TiO₂)_{0.5} ceramics prepared by different method (FS: furnace sintering, LS: laser sintering and annealing after LS, respectively)

从图 1~3 中可以看出不论是常规炉烧、激光烧 结还是激光烧结后再退火均为多相混合,主晶相为 Ta₂O₅•TiO₂固熔相,次晶相为 10Ta₂O₅•90TiO₂ 固 熔相。主晶相以(002),(-103),(003)为主要特征 峰,属单斜晶系,a=20.397,b=3.804,c=11.831, $\beta=120.2^{\circ}$ 。

图 1 中,激光烧结样品与常规炉烧样品的 XRD 谱基本相似。但是从图 2 中比较激光烧结的样品和 常规炉烧烧结样品可以看出:(-103)和(003)方向 相对最强峰有增强趋势,陶瓷中呈现出具有晶粒取 向生长的织构特征,这种织构特征在激光烧结 (Ta₂O₅)_{0.60}(TiO₂)_{0.40}样品介电系数的增强具有促 进作用,这与已有报道结果吻合^[8]。经退火后,激光 烧结样品的(-103)和(003)峰强相对最强峰又有所 减弱,其 XRD 谱和炉烧样品基本相同。

TiO₂ 基陶瓷的高温常压烧结过程中由于 TiO₂ 晶型的变化,伴随 Ti⁴⁺离子的减少及 Ti³⁺离子的增 多而导致氧空位的产生^[9]。实验中样品颜色变暗发 黑可以证实 Ti 离子的变价效应。实验指出,采用快 速升降温有助于缺陷的形成^[10]。激光烧结是一个 高温烧结、急剧冷却的过程,其烧结的样品中的氧缺 陷相比炉烧的要更多,引起其介电温度系数由负转 变为正值。锐钛矿相与金红石相的相变温度为 920℃,在相变点附近氧气下退火是一个氧空位复 合的过程。因而经退火后,介电温度系数又发生了 由正值转向负值的变化趋势。由于这种因变价引起 的氧缺位是为了维持晶胞电中性所必需的,不可能 完全通过后期通氧烧成(氧气氛中的退火)反应来复 合。因此,介电温度系数的转变亦有限而接近于零, 实现了介电特性的温度补偿。



图 4 40%样品的断口扫描电镜(SEM)图 (a)常规炉烧样品;(b)激光烧结样品 Fig. 4 Fracture SEM of (Ta₂O₅)_{0.6}(TiO₂)_{0.4} ceramics prepared by different method. (a) furnace sintering sample;(b) laser sintering sample

图 4 是 40%样品的 SEM 图片。由 SEM 图中 可以看出经过激光烧结的样品晶粒明显减小,排列 趋于致密,致密度的提高有助于电子陶瓷物理性能 的提高。但同时也发现,致密的显微结构中其晶间 气孔率也有所增大,气孔缺陷造成了激光烧结样品 介电损耗的增加,通过优化工艺(如激光同轴送氧烧 结促进气体排除),可以有效抑制气孔产生,从而降 低陶瓷介电损耗。这也是下一步研究工作的重点。

4 结 论

通过激光烧结陶瓷的方法提供了一种实现介电 温度系数热补偿的新方法,获得具有稳定温度特性 的 TTO 基陶瓷。通过分析认为其主要原理与激光 快速烧结产生的氧缺位效应有关,再通过气氛补偿

 $319 \sim 323$

进行氧缺位复合,即可获得介电温度系数接近零的 TTO基陶瓷。激光烧结高掺 Ti 系 TTO基陶瓷是 进行介电温度补偿的一个有效路径。

参考文献

Tang Hao, Song Yongsheng, Li Jisen. Develop of SrTiO₃ systems ceramics with negative line-type TC curve[J]. *Electronic Components and Materials*, 2007, 26 (6): 39~41
 唐 浩,宋永生,李基森. 一种负温度系数 SrTiO₃ 基陶瓷材料的

研制[J]. 电子元件与材料, 2007,26 (6): 39~41 2 R.F. Cava, W. F. Peck, Jr, J. J. Krajewski. Enhancement of the dielectric constant of Ta₂O₅ through substitution with TiO₂

- [J]. Nature, 1995.3776(6546): 215
 3 Ki Yoshi Hage, Tsuyoshi Ishii, Jin-ichi Mashiyama *et al.*. Dielectric properties of two-phase mixture ceramics composed of rutile and its compounds[J]. Jpn. J. Appl. Phys. 1992.31(1):
- 3156~3159
 4 Ji Lingfei, Jiang Yijian, Wang Wei *et al.*. Enhancement of the dielectric permittivity of Ta₂O₅ ceramics by CO₂ laser irradiation [J]. Appl. Phys. Lett., 2004.85 (9): 1577~1579
- 5 A. Chaouchi, S. Marinel, M. Aliouat *et al.*. Low temperature sintering of ZnTiO₃/TiO₂ based dielectric with controlled

temperature coefficient[J]. J. European Ceramic Society, 2007, **27**(7): 2561~2566

- 6 Wang Yue, Jiang Yijian. Composition dependence of dielectric properties of (Ta₂O₅)_{1-x} (TiO₂)_x polycrystalline ceramics [J]. Materials Science and Engineering B, 2003, 99(1~3); 221~225
- 7 Wei Jianzhong, Chen Renchang, Zhang Liangying et al.. Effects of Ag-dopant on dielectric properties and melting behaviors of Bi₂O₃-ZnO-Nb₂O₅ (BZN) based ceramics [J]. J. Inorganic Materials, 2001, 16(2): 319~323 魏建中,陈忍昌,张良莹等. 银掺杂对 Bi₂O₃-ZnO-Nb₂O₅ 系陶瓷 介电及熔融物性的影响[J]. 无机材料学报, 2001, 16(2):
- 8 L. F. Ji, Y. J. Jiang. Investigations of dielectric enhancement in (Ta₂O₅)_{1-x} (TiO₂)_x ceramics prepared by laser-sintering technique[J]. Appl. Phys. A, 2007,87(4): 733~738
- 9 Chen Ang, Zhi Yu. Oxygen-vacancy-related low-frequency dielectric relaxation and electrical conduction in Bi: SrTiO₃ [J]. *Phy. Rev. B*, 2000, **62**(1): 228~236

10 Zhu Binghe, Yin Zhiwen. The main raw material for titanium radio ceramics—the study of titanium dioxide reduction[J]. J. Chinese Ceramic Society, 1962,1(1): 9~19 祝炳和,殷之文. 关于钛质无线电陶瓷的主要原料——二氧化钛的还原问题[J]. 硅酸盐学报, 1962,1(1): 9~19